

Q4 FY24

鴻海精密工業股份有限公司 第四季法人說明會

Mar. 14, 2025



- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報所揭露財務資訊未完全經會計師查核或核閱，所有資訊僅供參考。詳細內容請參考查核財務報告。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

- 1 | 2024年第四季暨全年回顧
- 2 | 2025年全年暨第一季展望
- 3 | 重要事業進展
- 4 | 近期重大事件
- 5 | 問答時間

2024年第四季暨全年回顧

2024年損益表

損益表

(新台幣百萬元)	2024	2023	YoY
營業收入	6,859,615	6,162,221	11%
營業毛利	428,946	387,947	11%
營業利益	200,607	166,528	20%
營業外收入及支出	11,268	25,696	-56%
稅前淨利	211,875	192,224	10%
所得稅費用	(40,196)	(37,435)	7%
本期淨利歸屬母公司業主	152,705	142,098	7%
基本每股盈餘 (新台幣元)	11.01	10.25	7%
毛利率	6.25%	6.30%	-4 bps
營業利益率	2.92%	2.70%	22 bps
淨利率	2.23%	2.31%	-8 bps

2024年第四季財務三表

1. 損益表

(新台幣百萬元)	Q4/24	Q3/24	QoQ	Q4/23	YoY
營業收入	2,130,504	1,854,569	15%	1,852,072	15%
營業毛利	131,044	114,733	14%	113,282	16%
營業利益	64,481	54,771	18%	48,930	32%
營業外收入及支出	(1,167)	12,882	-109%	17,968	-106%
稅前淨利	63,313	67,653	-6%	66,898	-5%
所得稅費用	(10,797)	(12,308)	-12%	(8,641)	25%
本期淨利歸屬母公司業主	46,326	49,325	-6%	53,145	-13%
基本每股盈餘 (新台幣元)	3.34	3.55	-6%	3.83	-13%
毛利率	6.15%	6.19%	-4	6.12%	3
營業利益率	3.03%	2.95%	7	2.64%	38
淨利率	2.17%	2.66%	-49	2.87%	-70

2024年第四季財務三表

2. 資產負債表

(新台幣百萬元)	2024.12.31	2024.9.30	QoQ	2023.12.31	YoY
現金及約當現金	937,108	791,144	18%	1,197,663	-22%
應收帳款淨額	1,141,418	1,187,816	-4%	872,270	31%
存貨	835,016	883,537	-5%	730,765	14%
採用權益法之投資	200,117	203,268	-2%	198,480	1%
不動產、廠房及設備	468,838	434,691	8%	393,967	19%
資產總計	4,394,500	4,272,283	3%	3,939,789	12%
應付帳款	1,133,052	1,149,179	-1%	893,119	27%
應付公司債	255,049	251,422	1%	230,519	11%
負債總計	2,542,911	2,474,516	3%	2,253,545	13%
權益總計	1,851,588	1,797,767	3%	1,686,244	10%
淨現金	380,829	249,135	53%	424,870	-10%
應收帳款週轉天數	50	51	-1	46	4
存貨週轉天數	39	45	-5	40	-1
應付帳款週轉天數	51	53	-1	48	4
現金週轉天數	38	42	-4	38	-0
負債比	58%	58%	0%	57%	1%

3. 現金流量表

(新台幣百萬元)

	2024.1.1~12.31	2023.1.1~12.31
營業活動之淨現金流入(出)	166,029	445,553
投資活動之淨現金流入(出)	(300,046)	(137,874)
籌資活動之淨現金流入(出)	(164,072)	(160,638)
資本支出	(136,339)	(111,745)
自由現金流 ¹	29,690	333,808

¹ 自由現金流量 = 營業活動之現金流入 - 資本支出

2024年第四季回顧

第四季



消費智能
產品領域

51%



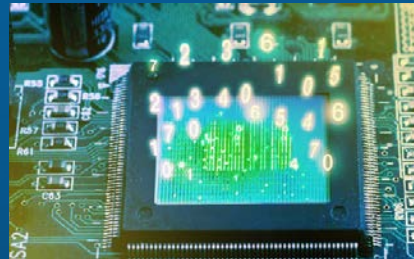
雲端網路
產品領域

26%



電腦終端
產品領域

17%



元件及其他
產品領域

6%

QoQ



預期



實績



預期



實績



預期



實績



預期



實績



預期



實績

YoY



預期



實績



預期



實績



預期



實績



預期



實績



預期



實績

2024年回顧

全年



消費智能
產品領域

46%



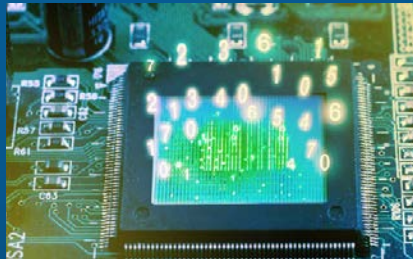
雲端網路
產品領域

30%



電腦終端
產品領域

18%



元件及其他
產品領域

6%

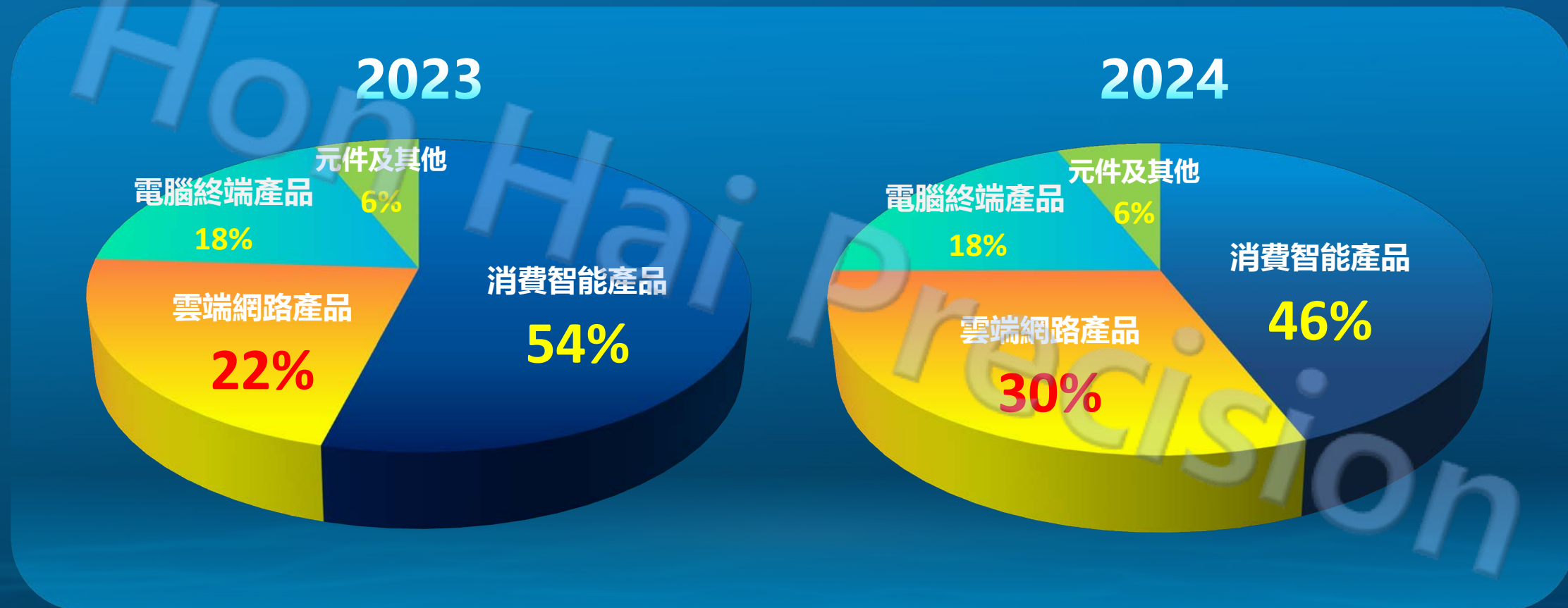
展望YoY
11/14



實績YoY



產品組合比例



2025年全年暨第一季展望

2025年全年展望



YoY



2025年第一季展望

第一季



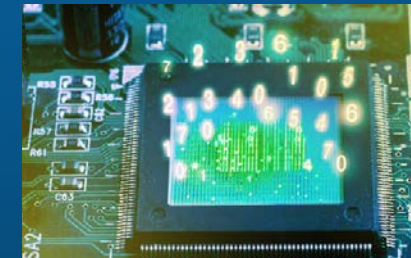
消費智能
產品領域



雲端網路
產品領域



電腦終端
產品領域



元件及其他
產品領域

QoQ



YoY

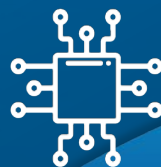


重要事業進展

三大智慧平台



Platform Service Provider



關鍵零組件



模組



系統組裝



IC與軟體

Manufacturing Service Provider

Powered by AI Factory



1. 競爭優勢

市占率穩定、垂直整合、客戶關係

2. 全球佈局

提前佈局，廠區遍佈24個國家

3. 產業發展

邊緣運算帶來成長機會

AI 伺服器業務表現亮眼



2024年

1. AI 伺服器營收 YoY

+150%

2. 整體伺服器營收 YoY

+78%

2025年AI伺服器

1. Q1 QoQ與YoY 倍數成長，出貨量逐季上升
2. 營收破兆，佔伺服器營收比重達 **50%**
3. 整體AI伺服器，市佔率達 **40%** 以上





近期成果

- MODEL C 產品系列推出長哩程版
- 加入電巴國家隊，協助達成國產化目標
- 2024 年車載電子終端整體出貨量達 130 萬套



未來展望

- 兩個月內將與日本客戶簽署 CDMS 合約
- 2025 年中MODEL B 進入量產
- 2025Q3 完成高雄電巴工廠認證
- 2025Q4 MODEL C 北美正式量產



電池/儲能布局

- 和發電池廠於 Q1 進入量產
- 自主開發電巴電池包/商用車電池包



軟體布局

- 與中東車廠合作，設計電動車電子電氣架構及智能座艙等產品
- 搭配 AI Agent 提升用戶體驗，打造軟體定義汽車生態系



MFG AI平台

- 上線成型機智能調參
- SMT生產排程自動化



AI 機器人平台

- 建置智慧製造產線標準
測試驗證數位情境



孿生工廠平台

- 於GTC展示自動化產線



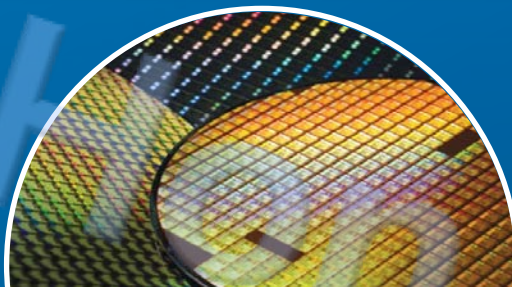
近期成果

- 與墨西哥S州簽訂合作備忘錄
- CityGPT 持續深化與策略夥伴合作，拓展MaaS應用服務



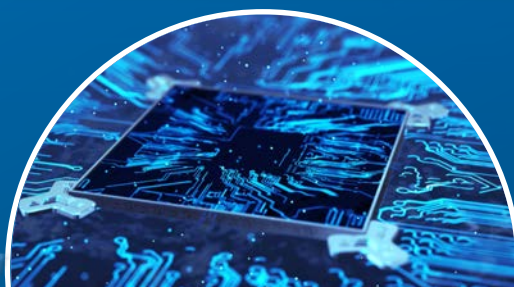
未來展望

- 擴展海外合作夥伴，探索不同城市市民需求
- 以大帶小，帶動台灣軟體產業發展



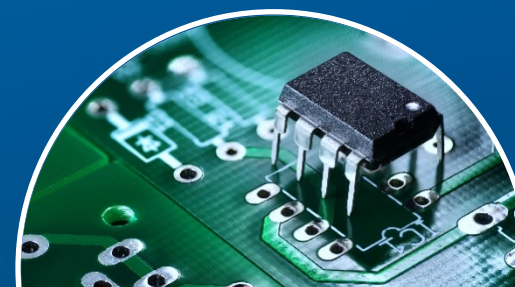
關鍵產能佈建

- SiC 車用產品完成驗證, Q1 開始出貨
- 玻璃重佈線路載板量產, 並通過終端客戶認證



設計服務

- 2025 年將跨入 AI ASIC 設計服務領域
- 3DIC 第一個客戶專案, 預計上半年啟動



小IC

- 電源 IC 陸續取得 AI Server 新案導入
- SiC/IGBT 模組新竹廠投產取得電巴、商用車、儲能/太陽能試產訂單



近期成果

- 新太空業務持續拓展客戶
- 參與台灣與各國主權通訊星系發展，透過 BOL 策略強化 6G 布局



未來展望

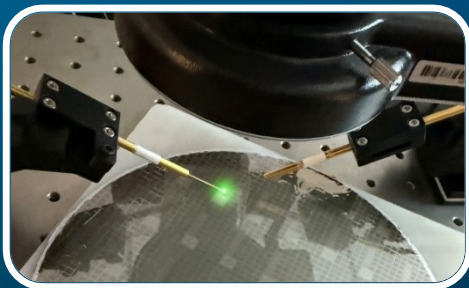
- 將 ICT/EV 領域所累積優勢帶進新太空供應鏈
- 成為 2030 年 6G 主權低軌星系 CDMS 主要領導廠商

近期重大事件

近期重大事件與進展 | 新事業進展



參展 2024 台灣太空國際年會
展現 佈局衛星 產業成果



攜手 Porotech 進軍 AR眼鏡市場
推動 全球 AR 與微型顯示 技術發展

攜手 輝達 打造 AI Factory
運用 NVIDIA Omniverse
台灣與墨西哥廠房 導入多項應用技術



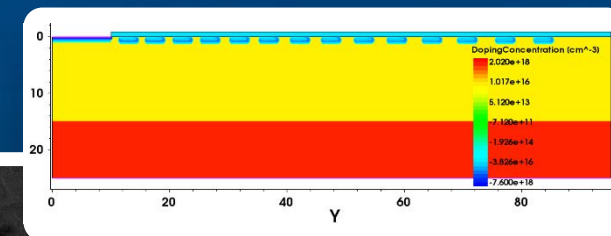
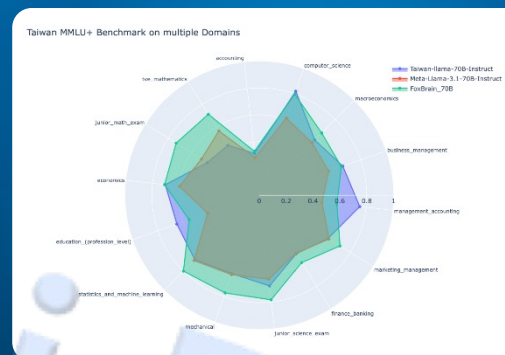
富智康 首度進軍 CES
揭示 車用電子 多元解決方案



建立 Zettabyte 策略合作夥伴關係
推動 AI 資料中心創新轉型

近期重大事件與進展 | 鴻海研究院 研究成果

- 推出首款繁體中文AI大型語言模型
FoxBrain
- 與陽明交大攜手 突破空間運算
榮獲未來科技獎
- 利用 AI 加速開發碳化矽功率元件
成果獲 IEEE OJPEL 刊登
- 量子計算前瞻研究 獲頂級量子計算
研討會 QIP 2025 接收發表



近期重大事件與進展 | 獲獎



榮獲 113 年 國家發明創作獎
勇奪 發明獎銀牌



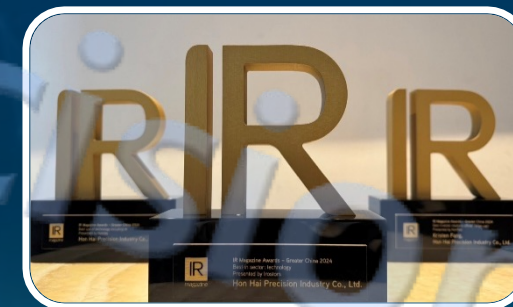
榮獲 2024 碳競爭力100強
電子製造產業
其他電子業領域 第一名



榮獲 科睿唯安 百大創新機構獎



榮獲 體育推手獎
打造 TLPGA 國際級賽事



榮獲 2024 IR Magazine 三大獎
最佳企業-科技業/ 最佳科技應用 (包含AI)/
最佳投資人關係人員

近期重大事件與進展 | ESG 實踐與獲獎



訪查 越南廠區 永續布局



鄭州園區 積極投入水資源
綠色管理 獲 AWS 認證



第二屆 鴻海永續獎
推動集團 全體員工 永續力



美洲、歐洲以及墨西哥廠區
齊力投入 志工行動與食物銀行

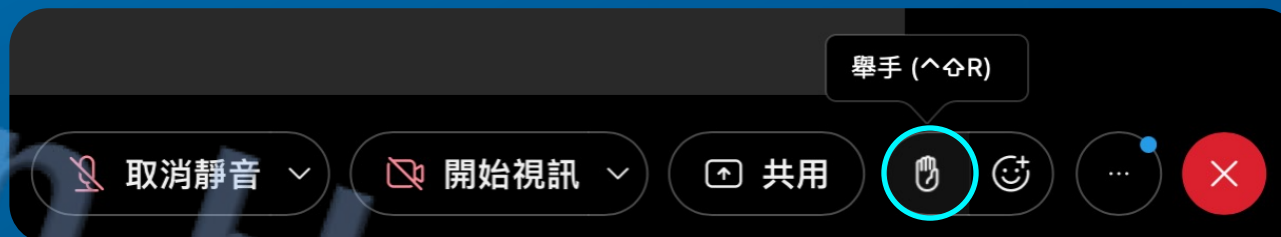


訪視 印度廠區
員工 宿舍工程 進度

問答時間

提問說明

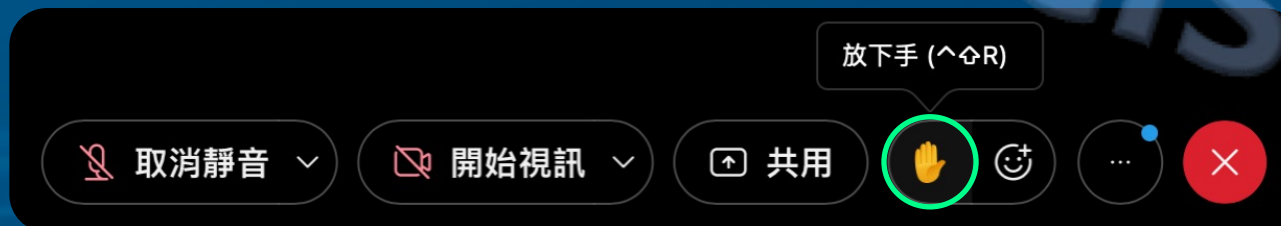
1. 請點選「舉手」(圖示1)。



2. 主持人點名後，我們會直接取消您的靜音，請您直接提問即可。

3. 請每一位提問者把握一次的發言機會，完整陳述至多兩個提問。

4. 提問結束後，請點選「放下手」(圖示2)。



धन्यवाद

Thank you

Cảm ơn

謝謝 謝謝

谢谢

Muchas Gracias

ありがとう

Obrigado

